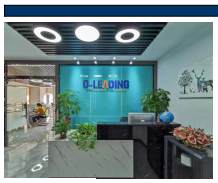
Welkom bij O-leading

O-Leading streeft ernaar om one-stop oplossingspartner te zijn in de supply chain van EMS, inclusief PCB-ontwerp, PCB-fabricage en PCB-assemblage (PCBA). Wij kunnen enkele van de meest geavanceerde PCB-technologie, waaronder HDI-PCB's, starre/flexibele PCB's, Rigid-Flexible PCB's. We kunnen ondersteunen van snel diunne prototype tot medium & massaproductie.
Over het algemeen zijn onze wereldwijde klanten erg onder de indruk van onze diensten: snelle respons, concurrerende prijs en kwaliteitsverbeteren. Het leiden van waardevolle technische service en algehele oplossing is de weg die O-leading is. Wij verwelkomen uw bezoek!
Kijkend naar de toekomst, zal O-leading zich zoals altijd concentreren op de innovatie en ontwikkeling van technologie voor de fabricage van elektronica, en voortdurend nogmaningen leveren op het gebied van PCB & PCBA one-stop service om eentelden services te bieden en meer waarde te creëren voor onze klanten.
KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE: [Productie- en montage China]

Productomschrijving

Plaats van herkomst:	Guangdong China (Vasteland)
Merknaam:	O-leading
Basis materiaal:	FR-4 Aluminium
Board tikker:	0.15 mm
Min. Lijnbreedte:	3 Mil
Min. Regelafstand:	3 Mil
Min. Gat:	0.15 / 0.20
Min. Hole Grootte:	8 Mil
Grootte:	0.35x0.35in2
Laagtelling:	1-3 en 6-40
MOQ:	10 stuks
Productnaam:	printed bank pcb montage print fabrikant
Type design:	Elektronische
Aanleider:	Gebaseerde bestelling/gegeven
Oppervlakbehandeling:	immersion gold, OSP, leading HASL
Kleur:	black, mat, green, mask, gold
Soepelheid: op:	Ja, meerdere telefoon, aircondi/lasning, wasmachines
certificaten:	ISO9001, UL, RoHS, SGS0.15 en 0.15in2
Verlag i CTN:	1 PCS 5-10 PCS
gewicht:	0.01 kg -5 kg

Ons team



Factory PCB

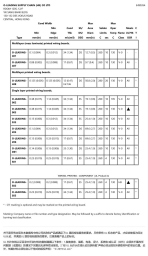
Factory SMT

Certificeringen

UL Product iQ™

ZPMV2.E460354 - WIRING, PRINTED - COMPONENT

Wiring, Printed - Component



Verpakking en levering

Quick Turn Lead Time		
Layer Count:	Lead Time:	Special Requirement
1L,2L	2-3days	24 Hours,48 Hours
4L	3-4days	48 Hours
6L	4-5days	72 Hours
8L	5-6days	NA
10L	6-7days	NA
12L	7-8days	NA
14L	8-9days	NA

Standard Lead Time		
Layer Count:	Sample Lead Time	Volume order lead time
2L	4 days	10 days
4L	5 days	11 days
6L	8 days	12 days
8L	9 days	14 days
10L	10 days	16 days
12L	12 days	18 days
14L	14 days	20 days
16-32L	18 days	24 days

Process Capability

PCB-productiemogelijkheden
Layer Count: Kuiper 58Layer
Afgewerkte koperdikte:□ 1 Oz/ 12oz
Min. Lijnbreedte / afstand interlc:□ 3.0 mil / 3.0 mil
Min. Lijnbreedte / afstand extern: 4.0 mil / 4.0 mil
Afgewerkte boarddikte: 0.2 ~ 8.0 mm
Plaatdikte:□ 0.2 mm ~ 5.0 mm
Max. Panelgrootte (inch): 635 * 1300 mm
Minimale boorgrootte: 4 mil
Plated Hole Tolerance: +/- 3mil
Mind / Buried blinde gat: ja
Via vervulling (dichtgemaakt, overlijdend): ja
Basismateriaal: FR-4, Rf-dhigh Tg, Halogeenvrij materiaal, Rogers, aluminium basis,Polyimide,
Zwaar koper
Oppervlakbehandelingen: HASL, OSP, ENIG, NiG, GF, Immersion silver,Immersion Tin, Gold fingers, Carbon inkt

SMT-productiemogelijkheden
PCB-materiaal: FR-4, CEM-1, CEM-3, op aluminium gebaseerde plaat
Max PCB-maat: 510x460mm
Min PCB-maat: Onbeperkt/Unlimited
PCB-dikte: 0.3 mm ~ 6.5 mm
Plaatdikte:□ 0.3-6 mm
Min Componente grootte: 0201
Standaard chipformaat component: 0603 en groter
Max. hoogte van component: 25 mm
Min lead hoohoogte: 0.2 mm
Min BGA-balafstand: 0.4 mm
Plaatsingsprecisie: +/- 0.03 mm